

# 浙江晶盛机电股份有限公司

## 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元对全资子公司浙江求是半导体设备有限公司（以下简称“求是半导体”）进行增资。具体情况如下：

### 一、对求是半导体增资情况概述

为了更好的落实公司发展战略，丰富公司产品线，强化公司在半导体高端设备领域的核心竞争力，公司决定向全资子公司求是半导体增资人民币 5,000 万元，以增强求是半导体的资本实力，满足其在半导体设备新产品研发及日常经营的资金需求，促进其快速发展。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该增资事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### 1、求是半导体基本情况

公司名称：浙江求是半导体设备有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹建伟

注册资本：五仟万元整

成立日期：2018年05月11日

住所：浙江省杭州市余杭区杭州东湖街道钱江经济开发区龙船坞路96号2幢3

层

经营范围：半导体材料、光电材料和机电设备及相关器件、零部件的开发、生产、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2、主要财务指标

求是半导体最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	10,010.81	13,127.18
负债总额	5,424.09	9,144.61
净资产	4,586.72	3,982.57
	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	56.64	136.73
净利润	-322.78	-604.15

## 3、本次增资方式

本次增资方式为货币资金出资，资金来源为公司自有资金。

## 4、增资前后的股权结构

求是半导体为公司全资子公司，本次增资前后公司对求是半导体的持股不变，均为100%。

## 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资能够增强求是半导体的资本实力，满足其在半导体设备新产品研发及日常经营的资金需求，有利于促进子公司经营发展，有利于丰富公司产品线，强化公司在半导体高端设备领域的核心竞争力，提升公司综合竞争实力。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021年2月9日